

Karta techniczna

PRODUCENT: AG Termopasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły, tel. 86 274 13 42

Easy Print /Sn62 Pb36 Ag2/

Opis:

Pasta przeznaczona do lutowania elementów w montażu powierzchniowym SMD.

Zalety:

- odporna na zjawisko kuleczkowania (mid chip solderballing),
- dobra przyczepność do elementów przez ponad 24 godziny od jej nałożenia,
- pasta oddaje wiernie kontury nawet przez 8 godzin ciągłego druku, co zapewnia jej przedłużony czas przydatności (stencil life),
- minimalne, bezbarwne, niekorozyjne pozostałości po lutowaniu (no clean), które dzięki swojej elastyczności ułatwiają przenikanie igieł testerów,
- pasta posiada dużą wierność odtwarzania szczegółów (fine pitch),
- możliwości druku z prędkością rakli do 150 mm/s.

Właściwości fizykochemiczne:

Właściwości	Wartość	Normy				
Chemiczne						
rodzaj spoiwa	Sn62Pb36Ag2					
klasyfikacja topnika	REL - 0	J-STD - 004				
test chromatografii bibułowej na Cl	spełnia (REL - 0)	IPC TM 650				
Fizyczne						
gęstość	≈ 4,6 g/cm³	IPC-TM 650T				
uziarnienie	25-45 μm	IPC-TM 650T				
kleistość	1,0 G/mm² po 24h	IPC J-STD - 005				
przydatność do druku	ponad 8h					
Elektryczne						
SIR-IPC	> 2,6*10 $^{9}\Omega$, pomiar po 7 dniach	IPC J-STD 004 (85°C, w 85%)				

Symbole

SIR - Surface Insulation Resistance -oporność powierzchniowa rezystancji

 $IPC-J\ STD\ 004/\ 005,\ IPC-TM650-amerykańskie\ normy\ definiujące\ wymagania\ techniczne\ past\ i\ topników$



Wymagania aplikacyjne:

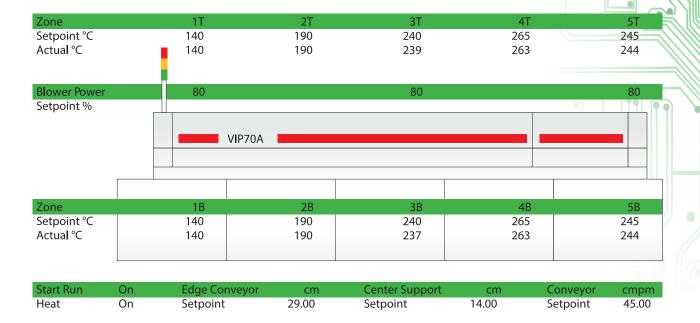
	Magazynowanie		Drukowanie	Lutowanie rozpływowe		Mycie
•	przechowywać w temp. 3-7°C przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w pojemnikach szczelnie zamkniętych	•	szablony cięte laserem lub elektroformowane: 100 µm dla rasta = 0,4mm	możliwe są wszystkie sposoby lutowania (w atmosferze normalnej i w azocie)	•	pasta jako "no clean" nie wymaga zasadniczo mycia
•	najlepsza (optymalna) temp. nakładania pasty: 23-26°C	•	150 µm dla rasta > 0,5 mm zalecane rakle	podgrzewanie wstępne: stały wzrost 1-2,0°C/s aż do temp. 145-160°C lub	•	jeżeli mycie jest niezbędne polecamy Zmywacz PCB alkoholowy.
•	temperatura max. na- kładania pasty 28°C aby uniknąć zmian	•	metalowe szybkość rakli w drukarce:	max. 210-220°C dla wersji bez plateu		
	właściwości smarnych pasty nie należy łączyć zużytej ze świeżą	•	25- 150 mm/sek nacisk na raklę:1.5- 3N na cm długości	 faza plateau (jedynie dla pakietów o du- żym zagęszczeniu elementami o różnej masie)145-160°C 		
•	• kondensacji wilgoci i uzyskać odpowiednią właściwość pasty przed jej otwarciem należy doprowadzić ją do temperatury otoczenia przez okres kilku godzin	•	ilość pasty na szablonie: wałek grubości 15-20 mm rolujący się przed raklą	przez 60-90 s lutowanie - faza rozpływu: 30-90 s powyżej 180°C chłodzenie: gradient: 1-2°C/s		

Opakowania:

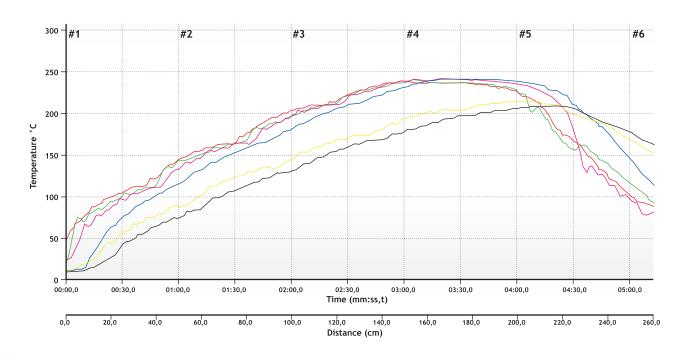
Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu		
1,4 ml	strzykawka	5	ART.AGT-023		
20 g	kartusz	1	ART.AGT-024		
40 g	kartusz	1	ART.AGT-025		
250 g	plastikowe pudełko	1	ART.AGT-031		
500 g	plastikowe pudełko	1	ART.AGT-027		



Procedura lutowania dla profilu Nr 1



Profil lutowania Nr 1 użyty w badaniach



Reflow Results

	Probe	Positive Slope (°C/sec)	Positive Slope Time (mm:ss,t)	Rise Time (150,0 - 190,0°C) (mm:ss,t)	Time Above Liquidus (217,0°C) (mm:ss,t)	Peak Temperature (°C)	Delta T (°C)	Negative Slope (°C/sec)
ſ	#1 (°C)	4,50	0,00:00	00:43,0	02:08,0	239,0	-	-3,25
ſ	#2 (°C)	7,20	00:03,0	00:42,0	01:55,0	240,5		-3,14
=	#3 (°C)	3,68	00:16,0	00:43,0	02:06,0	242,0	● 32,0	-2,74
ſ	#4 (°C)	2,37	00:28,0	00:53,0	00:29,0	210,0	0	-1,37
	#5 (°C)	2,36	00:18,0	00:50,0	00:49,0	214,5		-1,49
Ī	#6 (°C)	4,72	00:06,0	00:41,0	02:10,0	242,0	•	-7,61
١.	/61111			7 1 6 3				